



Newsletter

Prüfung von Platinen & Elektrische Bauelementen

THS501

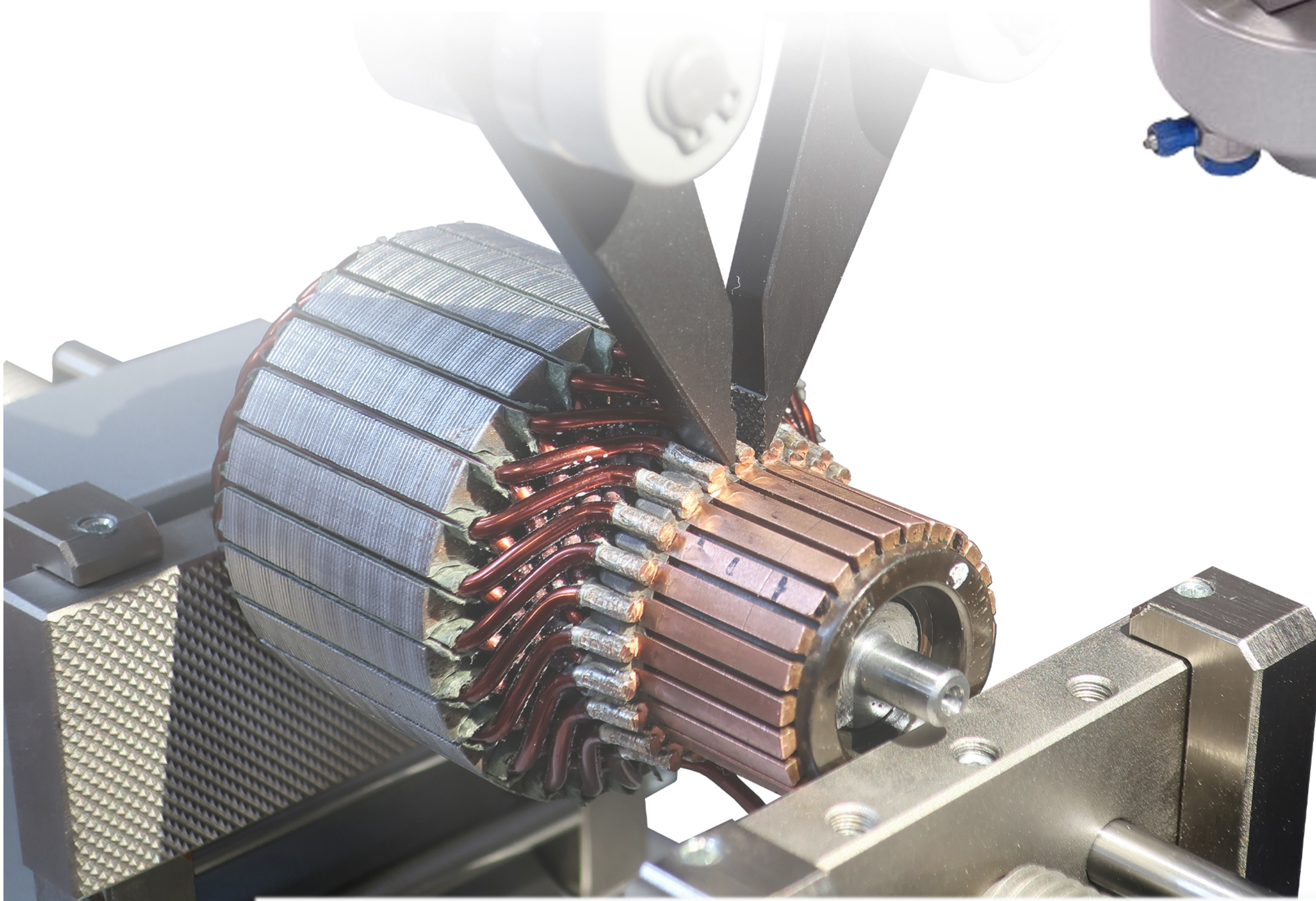
Pneumatisches Zangenspannzeug

combiert mit TH240g-S100 für Solder Joint Test

Backen mit TitanNitride beschichtung erhältlich.



[Siehe Datenblatt](#)



Bilder und Animationen der gelisteten Spannzeuge hier herunterladen

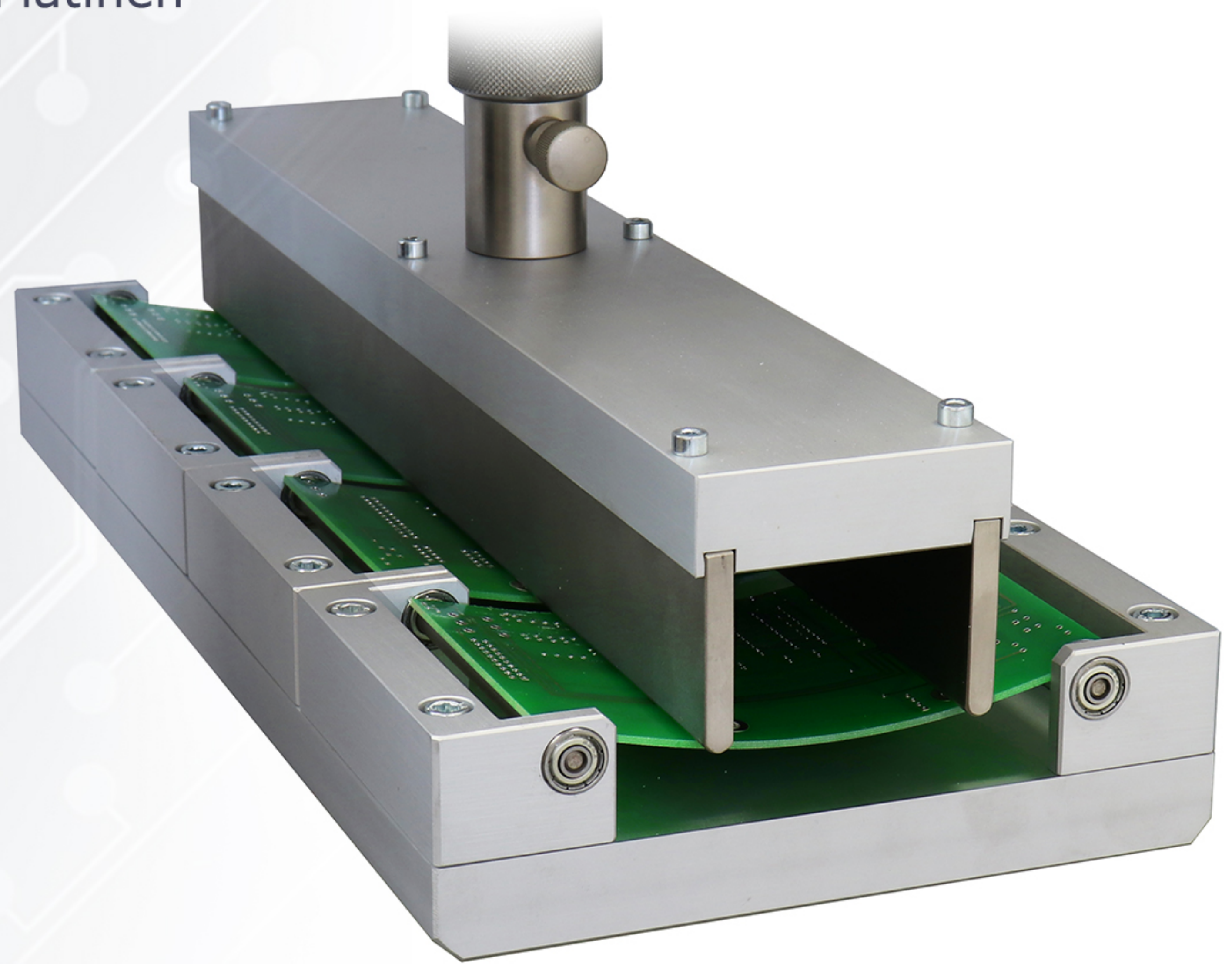


THS713-4P-4F-4x77

4-Punkt-Ermüdungsbiegeprüfvorrichtung von Platinen

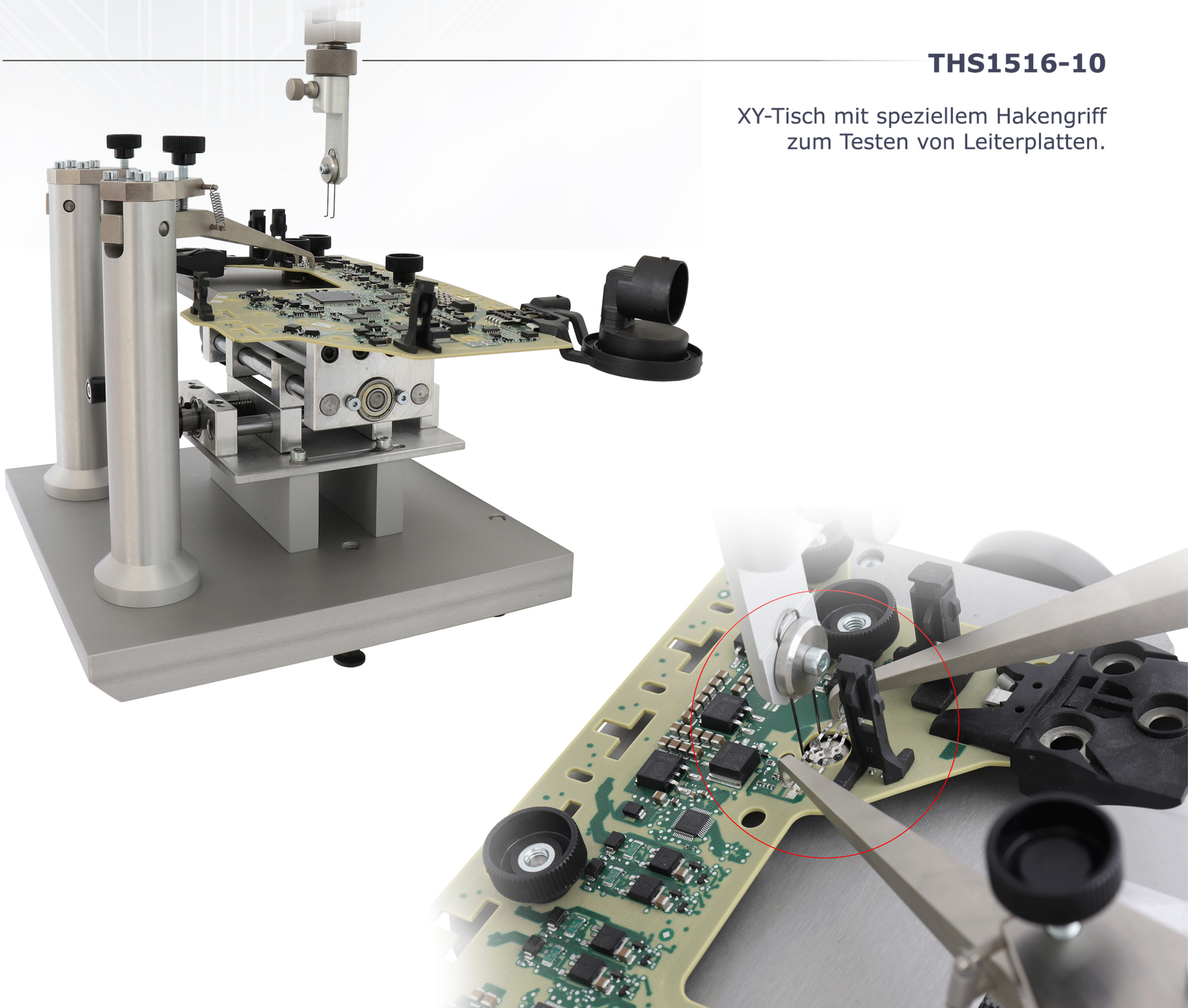
Gemäß JEDEC JESD22B113.

4 Proben können gleichzeitig geprüft werden.



THS1516-10

XY-Tisch mit speziellem Hakengriff zum Testen von Leiterplatten.



THS581-3,2

Standardprüfverfahren für drucksensitive Klebebänder für elektrische und elektronische Anwendungen

Gemäß ASTM-D1000 Abb. 9.



THS1583-V1

Sondervorrichtung zum Prüfen von Lötpin einer Elektronikplatine.

